

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	泰康基金、永赢基金、汇丰晋信、人保养老、嘉合基金、国联证券。
会议时间	2024年1月31日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠綾 企业规划室协理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、根据公司发布的业绩预告，公司第四季度营收环比仍然是增长的，那第四季度毛利率如何？</p> <p>答复：经初步测算，公司 2023 年营收季度环比不断提升，第四季度综合毛利较第三季度环比改善。</p> <p>问题 2、公司 OLED 最新的研发进展如何？</p> <p>答复：40 纳米 OLED 显示驱动芯片已正式流片，28 纳米产品开发正在稳步推进中。</p> <p>问题 3、公司目前的产能是多少？</p> <p>答复：公司目前的产能是 11.5 万片/月，公司将根据市场需求情况弹性调整产能扩充节奏。</p> <p>问题 4、公司汽车芯片进展如何？</p>

	<p>答复：公司联合产业链上下游组建安徽省汽车芯片联盟，吸引了包括车企、芯片设计企业、高校等在内30余家会员单位，已初步形成产业生态体系。在汽车芯片制造能力建设上，公司已取得国际汽车行业质量管理体系认证，并通过多个工艺平台的车规验证。截至2023年底，汽车芯片产能达5000片/月。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年2月1日